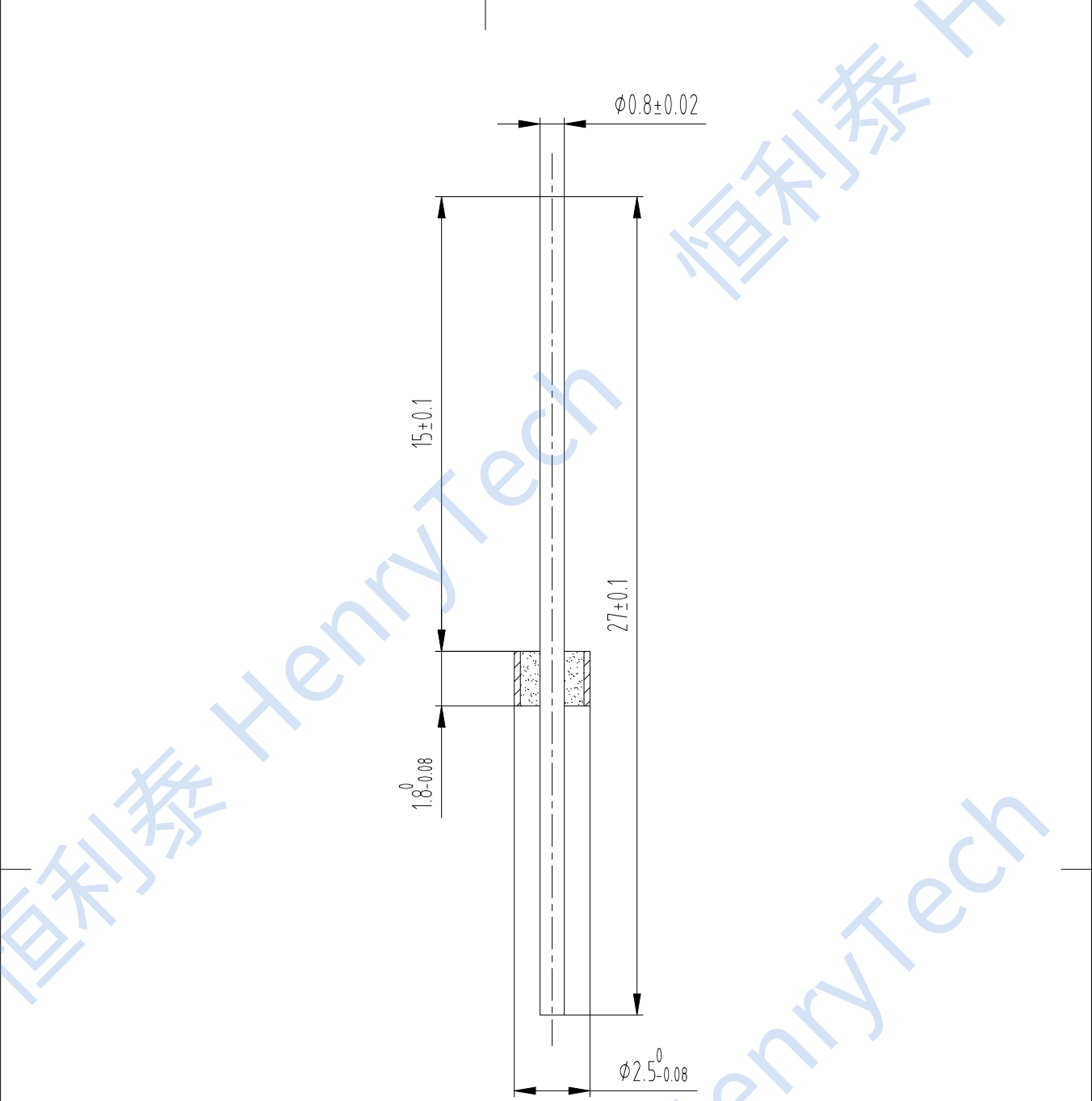




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记										
描 图										
校 描										
旧底图总号										
签 字						装 配 图			HN-DC2518-0.8(27-15)	
									成都恒利泰科技有限公司	
日 期	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记		重 量	比例	
	设计			标准化					5:1	
	审 核								成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	工 艺			日期		共 页		第 页		